# 高纯度药品用/高純度薬品用

# セミコンカプラ SCF型

氟素树脂制半导体制造设备用/ふっ素樹脂製半導体製造設備用











# 主体材质采用氟素树脂(PFA),为全树脂制。

- ●所有部件均采用氟素树脂。尤其是O形环使用FEP覆层的氟素橡胶, 具有非常好的耐药品性,不必担心橡胶的溶解。
- ●插塞、套筒的连接只需按入即可一键连接。分离时以单手轻按按 钮即可。
- ●独特的"双重锁扣装置"可防止插塞与套筒的意外脱离。
- ●配管安装形状设计成L型,提高了操作性。同时,将配管的空间最小化。
- ●各个部件均洗净后在无尘室内进行安装、检查以及包装。
- ●插塞标准配置有罩子。

## 本体材質にふっ素樹脂(PFA)を採用したオール樹脂製。

- ●すべての部品にふっ素樹脂を採用。特にOリングはFEP被覆ふっ素ゴムを使用、優れた耐薬品性 を備えゴム溶出の心配がありません。
- 防止します
- ●配管取付形状をL型にして操作性 を高めると同時に、配管スペースを 最小にしています。
- ●各部品はすべて洗浄し、クリーンルーム内で 組立、検査および包装を行っています。







#### 流体的流向/流体の流れ方向

流体可从套筒侧 插塞侧任何一端流入。 流体はソケット側・プラグ どちらからでも流せます。









### 规格/仕様

	<b>王体</b> 材质/本体材質			<b>氟素树脂(PFA)</b> /ふっ素樹脂(PFA)			
	安装尺寸	螺纹用/ねじ用		Rc 3/8 · Rc 1/2、M26 · M32			
	取付サイズ	Tube安装用/チューブ取付用		φ6×φ8・φ8×φ10关于管/チューブ			
	最高使用压力 MPa {kgf/cm²}		0.2 {2}				
	密封材质		套筒〇形环	密封材质/シール材質	<b>标示号</b> /表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考
シール材質			ソケットOリング	FEP涂层氟素橡胶	_	+5°C~+50°C	标准材质/標準材質

氟素树脂(PFA)/ふっ素樹脂(PFA)

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

#### 万换性/万换性

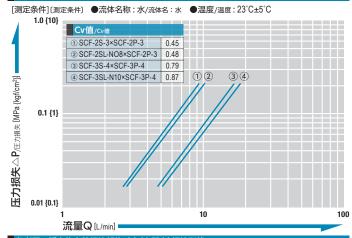
使用温度范围注1 使用温度範囲

如果产品型号(SCF-□S(P))的进入口数字相同的话,不论什么样的安装形状都可以连接。 製品型式(SCF-□S(P))の□に入る数字が同じであれば取付形状にかかわらず接続できます。

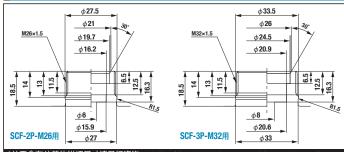
最小截面积/最小断面積						
产品型号/製品型式	SCF-2SP	SCF-3SP				
最小截面积/最小断面積	23.8	37.8				

#### 流量一压力损失特性图/流量一圧力損失特性図

阀门/バルブ



## 参考图一插塞的安装螺纹部的对应(容器方)螺纹形状/参考図ーブラグの取り付けねじ部の相手側(容器側)ねじ形状



\*关于含有公差的详细尺寸请另行咨询。/公差など含めた詳細寸法については別途お問い合わせください

#### 产品型号、尺寸表/製品型式·寸法表

#### 容器安装用/容器取付用 尺寸/寸法 (mm) 质量/質量 产品型号 容器容量 (g) C D SCF-2P-M26 10L~20L用 33 (53.7)六角30×φ325 (31.2)M26×1.5

